

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6190xxxx7R-G
標準質量: 1.8 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.154	シリコン	85400	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.386	ニッケル	214400	7440-02-0
	0.003	金	1700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.018	エポキシ樹脂	9700	—
	0.011	アクリル樹脂	5800	—
ボンディングワイヤ	0.045	金	25200	7440-57-5
封止樹脂	1.036	溶融シリカ	575400	60676-86-0
	0.059	エポキシ樹脂	32900	—
	0.053	フェノール樹脂	29600	—
	0.036	金属水酸化物	19700	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。